



ServMAX® TS20-H3

产品概要

- 双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器
- 塔式工作站
- 支持最多8块3.5" 内置硬盘
- 支持2张双宽GPU
- 2000W高效电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

自动驾驶

视频监控

图像识别

科研院所等

产品特性

双路设计

采用双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器，支持2片FHFL GPU，快速高效地运行和处理各种复杂和严苛应用程序

NVMe SSD支持

最多可容纳8块3.5" 内置硬盘，多张NVMeSSD，低延时，低功耗，适用性广，性能提升明显

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出，配有6个USB3.0、1个VGA和1个COM口等，轻松提升机器I/O处理能力，提升整体性能

处理器	- 双路AMD EPYC™ 7003-X/7003/7002系列处理器 - cTDP up to 280W - 单颗最高可达64核
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB 3200MHz-DDR4 RDIMM/LRDIMM
GPU	- 支持2片FHFL 双宽GPU
扩展槽	- 3 x PCIe4.0 x16 slots - 3 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	前置： - 2 x USB3.0 后置： - 4 x USB3.0 - 1 x VGA - 1 x COM - 1 x IPMI RJ45
存储	- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS + 4 x 2.5" SATA/SAS/NVMe内置硬盘 - 1x PCIe4.0 x4 NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 240mm x 525mm x 605mm (W x H x D)
机箱	- 塔式
电源	- 2000W高效电源
保修	- 可选现场保修服务

